精选快讯　硬件快讯　2026年11月12日 16:35

韩国拟到2030年筹2万亿韩元 分两类支持半导体和AI项目中小企业

要点

- 韩国中小风险企业部12日宣布“加强中小企业作用以扩散大型项目成果的措施”，宣布场合为在三星电子牙山园区温阳校区举行的第四次民官联合检查会议。
- 对现有供应商，政府将集中提供设施扩建以及生产和运营资金；
- 资金方面，中小风险企业部计划到2030年利用大企业出资和共赢合作基金，确保2万亿韩元（约15亿美元）的共赢合作资金，用于大中小企业技术合作和供应链本地化。

韩国中小风险企业部12日宣布“加强中小企业作用以扩散大型项目成果的措施”，宣布场合为在三星电子牙山园区温阳校区举行的第四次民官联合检查会议。措施面向参与半导体和人工智能数据中心等大型投资项目的中小企业，按是否已有向大企业供货经验分为现有供应商和非供应商两类，分别提供支持。

对现有供应商，政府将集中提供设施扩建以及生产和运营资金；对没有交易历史的中小企业，则提供进入供应链的机会，并给予研发、技术示范和战略投资支持。为帮助非供应商对接需求，政府本月将在全国五大区域组建中小企业委员会，先调查大企业和核心供应商所需的技术与零部件，再把结果交给委员会，由委员会匹配有开发能力的中小企业。

资金方面，中小风险企业部计划到2030年利用大企业出资和共赢合作基金，确保2万亿韩元（约15亿美元）的共赢合作资金，用于大中小企业技术合作和供应链本地化。政府还将设立新的项目融资担保，用于建设区域生产基础设施，并引入基于采购订单的生产资金贷款制度；同时计划扩大共赢结算，使总包商支付的款项快速传递至二级及以下供应商。

报道来源：biggo

来源网站：https://www.inews.today/